

Call for Papers



Kupfer-Symposium 2025 | Call for Papers | Deadline 27.03.2025

Am 12. und 13. November 2025 veranstaltet der Kupferverband als anerkanntes technologisches Kompetenzzentrum für Kupfer und Kupferlegierungen sowie als der Branchenverband der deutschen Kupferindustrie und internationaler Netzwerkpartner von Industrie und Wissenschaft zusammen mit dem fem Forschungsinstitut, Schwäbisch Gmünd, seine diesjährige Werkstofftagung, das 19. Kupfer-Symposium. Interessenten, die sich in diesem Jahr mit einem wissenschaftlichen Vortrag oder Poster beteiligen möchten, werden gebeten, ihre entsprechende Abstracts bitte bis zum 27. März 2025 einzureichen.

Das Kupfer-Symposium ist die bedeutendste deutschsprachige Plattform für einen professionellen Erfahrungsaustausch zwischen Industrie und Hochschul-Forschung und eine der wichtigsten werkstoffwissenschaftlichen Veranstaltungen zum Thema Kupfer. Neben den qualitativ hochwertigen Fachvorträgen wird von den Teilnehmern insbesondere die Möglichkeit geschätzt, sich über künftige Entwicklungen innerhalb der Werkstoff- und Fertigungstechnik auszutauschen und neue Forschungsansätze zu definieren. Die Veranstaltung bietet der Industrie, Forschungsinstituten und Hochschulen die Möglichkeit, den Dialog zu intensivieren und die Zusammenarbeit zu optimieren.

2025 liegen die Themenschwerpunkte der Werkstofftagung auf den Bereichen:

- Simulation & Modellierung
- Digitalisierung & KI
- Werkstoffdesign & Oberflächentechnik
- Additive Fertigung
- Fügen & Fertigungstechnik
- Kreislaufwirtschaft

Mit der Teilnahme als Referent besteht die Chance, Themen einem größeren Fachpublikum vorzustellen und zu diskutieren. Die integrierte Poster-Session ermöglicht einen intensiven Austausch mit den Tagungsteilnehmern zu spezifischen Schwerpunkten: Unabhängig von der Teilnahme als Referent können wissenschaftliche Poster eingereicht werden, die in einer veranstaltungsbegleitenden Ausstellung präsentiert werden. Zudem besteht über eine Standbuchung die Option, Unternehmen bzw. Hochschulen/Institute zu präsentieren.

Die angenommenen Vorträge werden in einem Tagungsband veröffentlicht.

Zeitplan:

- Deadline Abstracts: 27.03.2025
- Interne Prüfung/Annahme Abstracts: 30.04.2025
- Artikel-Manuskript-Einreichung für den Tagungsband: 30.09.2025
- Abgabetermin Präsentation: 07.11.2025

Bitte laden Sie Ihren Abstract/Vorschlag mit Titel und Kurzfassung (ca. 300 Worte) direkt auf der Tagungswebseite hoch.

<https://kupfer.de/institutsleistungen/kupfer-akademie/kupfer-symposium/>

Weitere Informationen zum Vortragsprogramm erteilt:

Dr. Ladji Tikana | Kupferverband | Tel: 0211-23946919 | Email: ladji.tikana@kupfer.de

kupfer_

fom